

会议通知

中国工程院化工、冶金与材料工程学部，中国材料研究学会，材料学术联盟自 2011 年开始先后在淄博、昆明、成都、西安和上海主办了“新材料国际发展趋势高层论坛”，以把握材料研究发展的前沿动态，推动新材料科学创新和技术进步，已成为新材料领域具有重要影响力的学术活动之一。

由西安交通大学和南京工业大学承办的“2016 新材料国际发展趋势高层论坛”将于 2016 年 9 月 24-26 日在南京国际青年文化中心举行，论坛拟邀请国内外知名华人材料科学家在纳米材料、电子材料、先进无机材料、材料界面与表征、能源材料、3D 打印材料等新材料领域做精彩报告。同时还将举办“纳米材料与技术”、“光催化前沿”、“材料基因组”、“电子信息材料”、“智能材料前沿”、“能源材料”、“先进无机材料”、“复合材料与技术”、“3D 打印材料及应用技术”、“材料界面、微纳”、“有机光电材料”和“青年科学家”等分论坛。会议目前已经邀请了约 300 多位国内外材料领域专家学者与会作报告，并就相关领域的发展趋势和关键问题进行讨论。

热忱欢迎各高校、科研院所、企事业单位等专家、学者出席论坛！

一、组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部 /
中国材料研究学会 / 材料学术联盟
承办单位：西安交通大学 / 南京工业大学
协办单位：南京大学 / 东南大学 / 南京理工大学 /
南京航空航天大学 / 《中国材料进展》杂志社
支持单位：中国工程院 / 国家科技部高新司 /
国家科技部基础司 / 国家工信部原材料司 /
国家发改委高技术司 / 国家自然科学基金委员会
赞助单位：亨通集团有限公司 / 法尔胜泓昇集团有限公司 /
中天钢铁集团有限公司

主 席：周 廉、干 勇、黄伯云、黄 维
执行主席：王铁军、许仲梓、韩雅芳
秘 书 长：孙 军、沈晓冬、左家和、王爱红、贾豫冬

二、会场设置

- | | |
|--------------|---------------------|
| A. 大会报告 | F. 复合材料与技术论坛 |
| B. 纳米材料与技术论坛 | G. 先进无机材料论坛 |
| C. 光催化前沿论坛 | H. 材料基因组论坛 |
| D. 能源材料论坛 | I. 3D 打印材料及应用技术前沿论坛 |
| E. 材料界面、微纳论坛 | J. 智能材料前沿论坛 |

K. 电子信息材料论坛
L. 有机光电材料论坛

M. 优秀青年科学家论坛

三、注册须知

1. 注册费用（缴费时间以银行印鉴为准）:

注册类型	学生代表	正式代表	青年科学家
2016年8月30日前	1100人民币	2400人民币	2400人民币
2016年8月30日以后	1300人民币	2600人民币	2600人民币

（由于条件所限，会议期间食宿自理，请各位代表自行联系）

2. 汇款信息（汇款请注明：参会人姓名）:

户名：《中国材料进展》杂志社
 开户行：中国工商银行股份有限公司西安未央支行
 账号：3700 0236 0920 0131 322
 联系人：高虹 邮箱：zgcljz@126.com
 电话：029-8622659 传真：029-86282362

四、论坛联系方式

姓名	单位	电话	E-mail
唐明亮	南京工业大学	13815861368	mltang@njtech.edu.cn
贾豫冬	《中国材料进展》杂志社	15029080808	jiayd@163.com
王方	《中国材料进展》杂志社	13991338060	materialschina@163.com
会议网址	www.ifamat.com / www.mat-china.com		

五、会议交通

地点：南京国际青年文化中心（建邺区金沙江西街9号）

交通：乘坐地铁2号线或10号线在元通站下车，4号出口乘坐109路公交车在国际青年文化中心站下车，步行至酒店即可

2016 新材料国际发展趋势高层论坛组委会

2016年5月



《中国材料进展》杂志社

2016年5月

